

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-014499

(43) Date of publication of application: 27.01.1983

(51)Int.CI.

H05G 1/02 // G01N 23/18

(21)Application number: 56-112109

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

20.07.1981

(72)Inventor: TANIMOTO YOSHITETSU

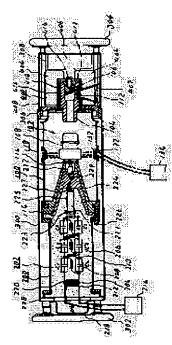
KITADATE KENICHIRO

(54) X-RAY GENERATOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To make an X-ray generator small, light and portable by eliminating both a filament-heating transformer and an insulating oil by heating a filament by taking advantage of an electromagnetic induction, installing an X-ray tube in an X-ray generating box, installing a high-voltage generating circuit in a high-voltage generating box, and connecting the above boxes coaxially by use of a bushing.

CONSTITUTION: A supply voltage (E1) sent from a power source 216 is supplied to a power–source terminal 214, passed through a high–voltage transformer 204 and a voltage doubler rectifier circuit 206, and sent as a given negatively high voltage output from a high–voltage supply contact 222. Next, the above output is passed through a high–voltage application contact 116 of a vacuumed X–ray generating box 100, and applied between a target 106 and the filament of a cathodic part 108. Then, an alternating magnetic field develops in a primary coil 122 of a filament–heating voltage–generating part 118, voltage is induced in a secondary coil, and as the result, thermions develop from the above filament.



After that, thus produced secondary electrons bump against the above target 106, and as the result, X-rays are discharged.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

① 日本国特許庁 (JP)

⑫公開特許公報(A)

① 特許出願公開

昭58—14499

昭和58年(1983) 1 月27日

⑤ Int. Cl.³H 05 G 1/02// G 01 N 23/18

識別記号

庁内整理番号 6404-4 C 2122-2G

7× 112 0 44 1

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 9 頁)

匈X線発生装置

20特

顧 昭56-112109

22出

願 昭56(1981)7月20日

@発 明 者

谷本慶哲

東京都府中市東芝町1東京芝浦 雷気株式会社府中工場内 **⑦発 明 者 北館憲一郎**

東京都府中市東芝町1東京芝浦

電気株式会社府中工場内

D出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 則近憲佑

外1名

男 網 4

1. 强明 0 名称

X維発生裝置

2. 特許請求の範囲

(1) 陽極部のターゲット及び陰極部のフイラメ ントを対峙させたX離発生部と,とのX線発 生都のメーダプト及びフィラメントを内装す るととも化その一緒にフィラメント化接続さ れた高電圧印加用接点を露出させたプッシン グ部を有するX線発生館体と、その一頭に前 記X鎌冕生筐体の高電圧印加用袋点に姿貌さ れる高電圧供給用袋点を露出させたブッシン グ部を有し。とのプッシング部が前記又談発 生館体のプァシング部に設合されることによ り前記又維発生資体と同軸的に配置された高 電圧発生値体と、との高電圧発生値体に樹脂 モールドにより内装され。前記高電圧供給用 袋点に袋貌された高電圧発生回路部と。前配 X舗発生部のフィラメントに接続され前配X 養発生쓑体と同心的に巻裝された2次コイル

及びとの2次コイルの外偶に同心的に巻姿されて派からの印配里匠の供給を受けて電流が 事作用電圧を発生させる1次コイルを有限を 力イラメント加熱用電圧発生の前配を フィラメント加熱用電圧発生の前配を フィラメント加熱用電圧発生の を発生を体・高電圧発生を なる発生を体・高電圧発生を 大力を がある。 本ののののでは、 なのののでは、 なののでは、 なののでは、 なののでは、 なののでは、 なののでは、 なののでは、 なののでは、 なののでは、 なののでは、 なのでする。 なののでは、 なののでは、 なののでする。 なのでは、 なのでは、 なのでは、 なのでは、 なのでする。 なのでは、 なのでは、 なのでする。 なのでする。 なのでは、 なのでは、 なのでは、 なのでは、 なのでは、 なのでする。 なのでする。 なのでは、 なのでは、 なのでする。 なのででする。 なのでする。 なのでです。 なのでする。 なのででなででなのででなでな。 なのででなででなでなでなででなでなでなでなでなでなでなでな

- (2) X線発生部の陽極部が、接地電位に接続され陽極接地方式に構成されたととを特徴とする特許諸求の範囲第1項記載のX線発生装置。
- (3) 陽極冷却部が、X線発生酸体外へ突出した 陽極部に取着されたフィンを有することを特 数とする特許請求の範囲第2項記載のX線発 生物費。
- (4) X銀発生管体が、その他端に関極部に高電 圧を印加する高電圧発生部を有する他の高電 圧発生管体に接合し、他の高電圧発生管体の

高電圧発生部に接続される他の高電圧印加用 接点を罵出形成する他のブッシング部を有す ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記 載のX兼発生装置。

- (5) 陽福冷却部が、X線発生筐体のブッシング 部に陽極部を外気に接触させるように穿取された冷却孔を有することを特徴とする特許請求の範囲第4項記載のX線発生装置。
- (6) X 競発生館体のプッシング部が外方に向つて拡角となる場件状に形成され、高電圧発生館体のプッシング部が前配 X 練発生館体のプッシング部に嵌合可能な場件状に形成されたとを特徴とする特許請求の範囲第 2 項または第 4 項配載の X 級発生装置。
- (7) X 兼発生筐体のプッシング部が、平面状に 形成されその中心に同軸的に突出した高電圧 印加用接点を有し、高電圧発生筐体のプッシング部が平面状に形成され、前記高電圧印加 用接点と接触する高電圧供給用接点をその凹 所に有することを特徴とする特許請求の範囲

プを兼用する有底円値体の外周に巻装された ことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 のX舗発生装置。

- は X 譲発生質体が。フィラメント加熱用電圧 発生部の1次コイルの参数範囲に相当する部 分に2次コイル参数用の環状の非磁性体部分 を有することを特徴とする特許請求の範囲第 1項または第12項配載のX譲発生装置。
- (4) フィラメント加熱用電圧発生部が、高電圧 発生酸体内に樹脂モールドされたととを特徴 とする特許請求の範囲第1項記載のX練発生 装置。

3.発明の詳細な説明

本発明は、X線発生装置に係り、特に溶接部 材などの検査に用いられる小形軽量で可搬型と して有効なX線発生装置に関する。

との種可撤越のX級発生装置には、小形、軽量でしかも選撒に違した外形を有することが要望されている。例えば、第1回に示すようにX 練管10と高圧発生トランス11、12とを絶象 第2項または第4項記載のX級発生装置。

- (8) X線発生管体及び高電圧発生管体のブッシング部の少なくともどちらか一方が合成ゴムブッシングであることを特徴とする特許請求の範囲第2項または第4項配載のX線発生装置。
- (9) 高電圧発生回路部が、高圧トランスと、その2次何に接続された整流回路とから形成されたとを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のX額発生装置。
- (4) 高電圧発生回路部が、別体に構成された高 圧トランスの2次質に接続された整流回路で 構成されたことを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載のX差発生装置。
- (1) 高電圧発生回路が、エポキシ樹脂により高電圧発生質体内にモールドされたことを特徴とする特許請求の範囲第9項または第10項配載のX線発生装置。
- (2) フイラメント加熱用電圧発生部の2次コイ ルが、フイラメントの集電用カソードキャン

油13が充満された1つの円筒管体14内に収 約して、外形を運搬しやすい円柱型としている。 しかし、この管体14内には、絶縁油13が充 漬されているため、重量の点から可搬型に適し ているとはいえない。

との為、絶象法 13 の代りに SF。ガスを用いて絶録するととにより軽量化することが行なわれているが、特に高出力用の場合、 X 線管が発する無あるいは X 線の照射などにより SF。ガスの絶象能力が低下するという問題がある。

そとで、第2図に示すように、X級管20を 絶録油21 が充満された酸体23 内に、高圧変 圧器24、整流器25、保護抵抗26 及びフィ ラメント変圧器27 から成る高圧発生部28 を SPaガスが充満された酸体29 に失々内装し、 両盤体23、29をブッシング31、31 で電気的 及び機械的に連結して構成し、X線照射視野内 に SPaガスを存在させないようにした装置が考 楽されている。なか、32 は絶縁油メング、 33、33 は絶縁油循環用パイプである。 この装置は、第1図に示した装置に比し軽量であり、 SP。ガス内に X 練管を配置した装置に比し絶縁劣化が防止できるという特徴を有している。

しかしながら、彼体 2 8、2 9 を積層し、しか も 絶縁 値 メンク 3 2 が 付異品として連結された 構造であるので可撤退としてかならずしも適し ているとはいえず、また、 SF。 ガスのみ絶象物 として用いた装置に比して絶象油が充満されて いる分だけ重たい装置となつている。

本発明は、上記点に対処して成されたもので、 電機静導を利用しフィラメントを加熱するよう にするとともに、X練管をX練発生管体に、高 電圧発生回路部を高電圧発生管体に失々内装し、 この両管体をプッシングにより問軸的に連結し て構成し、フィラメント加熱用トランス及び絶 最神を除去するととにより、小形、軽量で可搬 証に達したX練発生装置を提供しよりとするも のである。

以下,本発明の一実施例につき第3回及び第

化延在するように配置されている。

とのフィラメント加熱用電圧発生部 118 は、 前記 2 次コイル 120 と、との 2 次コイル 120 に電磁師導作用によりフィラメント加熱用減電 圧を発生させる 1 次コイル 122 とを 備え ている。 ダ4 圏κホナムラに、

との2次コイル120は、前記フィラメント

4 図を参照して説明する。

すなわち、との一実施例は、X級発生管体 100 と高電圧発生管体 200 とを同軸的に連 結して構成されてた陽極接地方式を採用した装 置である。

とのX線発生管体100は、例えば円筒状に形成され内部が真空状態に保たれている。また、このX線発生管体100内には、X線発生部102を構成する陽極部104のターゲット106及び医極部108のフィラメント110が配置されている。とのターゲット106及びフィラメント110は、X線発生管体100の軸線上に対峙されている。また、前配陽極部104は、有底円筒状に形成され、その内領底部に斜設されたターゲット106、その一側にペリリュウム等のX線透過材料により対止されたX線透過孔部112を有している。そして、この陽極部104は、X線発生管体100の端部から、そのターゲット106からのX線が放射されるX線透過孔部112が十分外方(第3図中右方)

110 を支持する中空円柱状の支持体 124 の外側に同心的に巻接されている。そして、との2 次コイル 120 の一端は、前配高電圧印加用接点 116 に、他端はフィラメント 110 の一端にそれぞれ接続されている。すなわち、との2 次コイル 120 及びフィラメント 110 は 直列に接続されている。なか、125、125 はフィラメント端子、126、127、128、129 は、前配フィラメント 110 を覆つている 磁気速硬体で集電用カソードキャップを兼ねている。また、2 次コイル 120 の外側には、その2 次コイル120 を覆う円筒状の磁気速酸体 130 が取着されている。

とれら磁気速散体 126 乃至 130 は,較 倒 あ あるいはパーマロイで構成され,夫々フイラメ ント 110 と 同 電位に 保たれている。また.磁 気速酸体 126, 127, 128 は, 環状に 形成され, 夫々的配支持体 124 内に 同軸的に 収着されて いる。そして、との磁気速酸体 126, 127 には, 夫々的配フイラメント増子 125, 125 が 貫通す る孔を有している。また、磁気遮蔽体 128 には、フイラメント 110 を前配陽極部 104 偶に 第出する為の孔が形成されている。また、磁気 遮蔽体 129 は、筒状に形成され、前配支持体 124 の外周及び関口端面を覆うようにその支 排体 124 に取着されている。

また。他の磁気速酸体 130 は、前配支持体 124 外周に取着された環状の支持リング 131 に取着されている。 この磁気遮蔽体 130 に 優 われている 2 次コイルにフィラメント加熱用電圧を発生させる 1 次コイル 122 は、前配 X 総 発生管体 100 の 領面 に 形成された環状の巻枠 132 に参談されている。 この 1 次コイル 122 は、前配 2 次コイル 120 と 同 軸的 に 参談されている。

次に、このように構成されたX練発生管体 100のフィラメント 110 に高電圧を印加する 高電圧発生部 202 を内装した高電圧発生 管体 200 について説明する。

との高電圧発生管体 200 は , 円 筒 状 に形成

ね231 により進退可能に形成され接点部235とから構成されている。との高電圧供給用接点222 は、前配X譲発生管体100のブッシング114 に倒め合わされるのに適した形状のブッシング224 先端に形成されている。すなわち、とのブッシングは合成ゴムから成り、先端径少となる漏斗状に形成されている。また、このブッシング224 は高電圧発生管体200 の軸線上にその中心を有し、かつその傾斜角度は前配X銀発生管体100のブッシング114と同一に形成されている。

そして、とのように前記X練発生館体 100の ブッシング 114 に嵌合される ブッシング 224 を有する高電圧発生館体 200 は、締結具 226 により X 練発生館体 100 に取着されている。と の状態で、両値体 100、200 は、同軸的に一体 化されるとともに前配高電圧印加用接点 116と 高電圧供給用接点 222 とが接触接続されている。

とのように一体化された両管体 100,200 の 外方には、通気性を十分保有する円筒状の外管 され、その内部には、高圧トランス 204 及び倍電圧整流回路 206 を構成するコンデンサ 208、ダイオード 210 がエポキシ樹脂でモールドされている。 この高圧トランス 204 の 1 次コイル 212 増は、高電圧発生筺体 200 の一端から電源増子 214 として外方へ導出されている。 この電源端子 214 は、電源 216 に接続されている。なか、 218 は端子カバーである。

また。前記高圧トランス 204 の 2 次 コイル 220 には、前記整施回路 206 及び この整流回路 206 の支持体を兼ねたリード 221 を介して、高電圧供給用接点 222 が接続されている。 このリード 221 は、整流回路 206 の接税端となるリング 223、簡体 225、ブッシング 224 に取着された環状電極 227 から構成され、全て金属材料で形成されている。そして、この環状電極 227 と高電圧供給用接点 222 とはリード線 229 で接続されている。この高電圧供給用接点 222 とはリード線 229 で接続されている。この高電圧供給用接点 222 は、例えばその先端方向に力を付勢するばね 231 を内装した簡体 233 と、このは

300 が配置され、またその両端には、運搬用のガードリング302、304 が取着されている。 との一方のガードリング302 は、前配高電圧 発生管体 200 の電源増子 214 何のつば部 228 に、他方のガードリング304 は、前配 X 線発 生管体 100 の陽極部 104 に取着された陽極冷 却部 400 に夫々取着されている。

との陽極冷却部 400 は、X線放出用フード 402、冷却フィン 404。ファン 406 及びカバー 408 とから構成されている。この X線放出 用フード 402 は、前配 X線透過孔部 112 から 外方へ拡角とまる爛斗状に形成されている。

また、冷却フイン 404 は、前記陽極部外周 に放射状に配置されている。 これら X 線 放出用 フード 402 と冷却フイン 404 とは、前記陽極 部 104 の外別に嵌合する ポス部 410 により一 体成形成されている。 そして、 この ポス部 410 の前記陽極部 104 の婚面に密着する端部 412 をねじ 414 により陽極部 104 へ取着すること により、これら X 線 放出用フード 410 及び冷

持開昭58- 14499 (5)

却フイン 404 は。前配 X 線発生能体 100 に同 軸的に取着されている。

また、ファン 406 は、前記カバー 408 内面 に陽極部 104 と同軸的に取着されている。 とのカバー 408 は、有底円筒状に形成され、十分通気性を保有する構成となつている。 とのカバー 408 は、前記外値 300 の肩部 306 に植設されたロッド 308 に前記ガードリング 802 とともに取着されている。ほお 406 はX線連載がである。

次に,とのように構成して,一実施例の作用 を説明する。

まず、電源 216 からの供給電圧 Bi は、電源 端子 214 に供給され、高圧トランス 204 及び倍電圧整流回路 206 を介し高電圧供給用 接点 222 から所定の負の高電圧となつて出力される。そして、との出力は、前記 X 総発生筐体 100 の高電圧印加用接点 1.16 を介して前記 ターゲット 106 とフィラメント 110 間に印加される。なか、本方式は陽極接地方式であるため、ターゲット 106 は接地電位にある。

に循環させて冷却を行なつている。

すなわち、との他の実施例では、前配X譲発生飲体 100 のブッシング 114 及び高電圧印加用接点 116 に相当するブッシング 114 及び高電圧印加用接点 116 を帰極側にもほぼ対称的に配置した X 総発生飲体 100 を用いる。 そして、との陽極側のブッシング 114 が分には、冷却孔 140 が形成されている。 この冷却孔 140 は、ブッシング 114 の一端からその 傾斜に沿つて開孔され、陽極部 104 の ターゲット 106 の背面を通つて再び傾斜に沿つて 値端へと形成されている。そして、同図中矢印 C、D で示した方向で例えば冷却油が循環するように形成されている。

また。とのブッシング 114 Kは、前述の 高電圧 発生 筐体 200 と極性のみ反転させた同様の高電圧発生 筐体 200 が取着されている。すなわち、高電圧 発生 部 202 が樹脂モールドされるとともにブッシング 224 及び高電圧供給 用 振点 222 が設け られている。そして、

一方、前配フィラメント加熱用電圧発生部
118の1次コイル122には、高電圧発生器
134から例えば数10Vの交番電圧B:が加えられる。とれにより、第4図中実設及び破譲の矢印A・Bで示したように交番磁界が発生し、2次コイル120に例えば6Vの電圧が透浮される。その結果として、前記フィラメント110から熱電子が発生する。そして、この2次電子が前配メーゲット106へ衝突することによりメーゲット106からX額が放出される。とのX額は、X額透過孔部112を通し所望被検体へ照射される。

ととろで、との一実施例では、陽極姿地方式を採用したため、陽極部 104 を X 線 発生 管体 100 外方へ突出させて、陽極冷却部 400 により直接冷却するととができる。とれに対し中生点接地方式の場合は、第 5 図に示すように新に陽極倒高電圧発生管体 300 を 設け、 X 線発生管体 100 と アノード 偶高電圧発生管体 300 と の間に冷却孔 140 を形成し冷却油等を強制的

とのプラシング 224 を前記プラシング 114 に 嵌合させることにより電気的接続が成され、また、前記高電圧発生酸体 200 及び X 線発生 筐体 100 とともに 同軸的に連結される。なお、 前述の一実施例と同一あるいはその変更に特に 特徴のない部分には、一実施例と同一の付号を 付し、その説明は省略する。

また、一実施例では、フィラメント加熱用高 健圧発生部 118 としてコアを有さないトランスを用いて説明したが、コアを有するトランス を用いる場合には、第6図に示すように、フィ ラメント 110 の支持体 124 の内側にコア 150 を配置すれば良い。

また、一実施例及び前配他の実施例では、獨 斗状のブッシング 114、114、224、224、を用 いて説明したが、平面形状のブッシングを用い ても良い。との場合、高電圧印加用接点及び高 電圧供給用接点は、例えば一方をブッシング中 心から同軸的に突出させ、他方をとの突出部分 が進入しかつ愛愛先輩が接触するように凹所底 部に設ければ良い。

また、一実施例及び前配位の実施例では、フィラメント加熱用電圧発生部 118 を X 線発生 整体 100 内に配便して説明したが、第7四に 示すように高電圧発生嵌体 200 内に配便する とも可能である。

また、一実施例では、高圧トランス 204 を 高電圧発生値体 200 内に配置して説明したが、 箇体 200 外に配置しても良いととはもちろん である。

また、一実施例では、全体を円筒状であると して説明したが、円筒に限るととはなく角筒等 で良いととはもちろんでもり、選択に便利な形状であれば良い。

本発明はこのように電磁誘導によりフィラメントを加熱するようにしてフィラメントトランスを省略し、また、X線発生部と高電圧発生部とを失々別値体内に配置し、これらをブッシングで同軸上に連結するとともに高電圧発生部を樹脂モールドして構成したので、小型、軽量で可搬形に適したX線発生装置を得ることができる。

4.図面の簡単な説明

第1図及び第2図は従来の夫々異なるX線発生装置を説明する観略構成図、第3図及び第4図は本発明の一実施例を説明するもので、第3図は断面図、第4図は第3図の一部分を抽出し拡大して示す断面図、第5図乃至第7図は夫々異なる他の実施例を説明するもので、第5図は一部所面図、第6図は一部分を抽出して示す断面図である。

100, 100' X線発生管体	200 … 高電正発生資体
102 X銀発生部	202 … 高電圧発生部
104 … 陽極部	204 … 高圧トランス
106 ー ターゲット	206 … 倍電圧動用回路
108 … 陰極部	208 … コンデンサ
110 ··· フイラメント III ··· X 線改造板	210 … ダイオード
112 ··· X 隸透過孔部	212 1次コイル
114, 114 ブッシング	214 … 電源端子
116, 116 … 高電圧印加用姿点	216 電 源
118 … フイラメント加熱用電圧発生部	218 … 婚子カパー
120 … 2次コイル	220 … 2次コイル
122 … 1次コイル	221 ··· リード
124 支持体	222 高電王供給用資点
125 … フイラメント婚子	223 … リング
126, 127, 128, 129… 政策組織体	224, 224 ブラシング
130 … 磁気遮蔽体	225 … 簡 体
131 … 支持サング	226 … 締結具

132 -- -

184 … 交流電源

140 --- 冷如孔

 231 … ば ね
 404 … 冷却フイン

 233 … 筒 体
 406 … フアン

 235 … 接点部
 408 … カバー

 300 … 外 管
 410 … ポス部

 302, 304 … ガードリング
 412 … 端 面

 306 … 肩 部
 414 … ね じ タイト・クロングは近年を含む。

 400 … 陽極冷却部
 300 … 路域が出来する

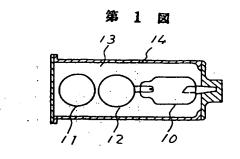
 402 … X線放出用フード

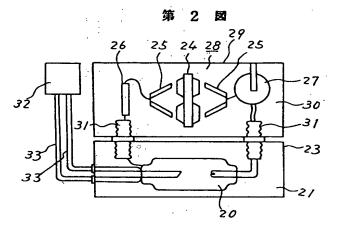
代理人 弁理士 則 近 憲 佑(ほか1名)

227 … 環状電極

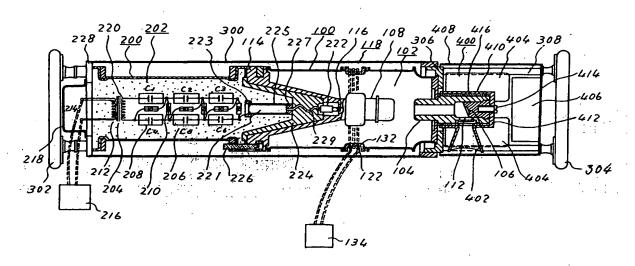
228 … つば鉱

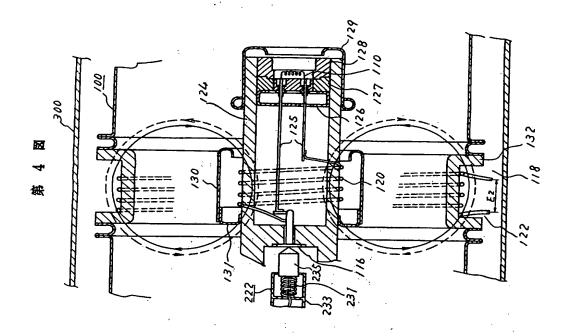
229 --- リードロ

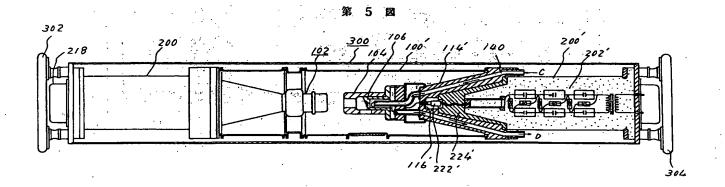




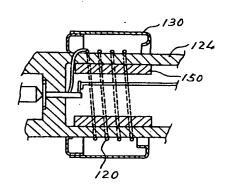
第 3 図







第6日



第 7 図

